

杭州士兰微电子股份有限公司

关于控股子公司获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司近日收到政府补助资金共 187.07 万元（未经审计），具体情况如下：

获得补助单位	补助项目	补助金额 (万元)	资金到账时间	补助批准文件	补助类型
杭州士兰集成电路有限公司	省级两化深度融合示范区项目资金	70.09	2021 年 1 月 29 日	钱塘经科 [2020]143 号	与收益相关
成都士兰半导体制造有限公司	以工代训补贴	17.78	2021 年 1 月 27 日	成人社办发 [2020]59 号	
成都集佳科技有限公司	以工代训补贴	99.20	2021 年 1 月 27 日	成人社办发 [2020]59 号	
合计		187.07		/	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定认为，上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助，计入当期损益的金额约为 187.07 万元。最终的会计处理以及对公司 2021 年度利润产生的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日